

2026 第一屆工程科技與應用研討會

2026 1st Conference on Engineering Technology and Application

核心會議主題 - 「智造領航與永續共生：跨領域工程科技的系統性變革與應用實踐」

論文徵稿

活動宗旨

本屆研討會旨在提供一個跨學科的學術交流平台，聚焦於「工程科技」與「技術應用」的整合發展，以因應人工智慧與智慧製造工程需求的興起。誠摯邀請工程、電資、管理及設計學院等領域之專家學者與研究生，共同探討透過科技創新達成產業永續發展之目標。

研討會日期	2026 年 6 月 12 日(星期五)
地點	萬能科技大學管理大樓
主辦單位	萬能科技大學航空暨工程學院
承辦單位	萬能科技大學精密機械與工業工程系

<< **論文集將申請 ISBN 且出版公開發行** >>

徵稿主題

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. 綠色製造 | 10. 決策科學 |
| 2. 精密工程 | 11. 供應鏈管理 |
| 3. 永續材料 | 12. 永續經營 |
| 4. 循環經濟 | 13. 跨領域整合 |
| 5. 複合材料 | 14. 人工智慧 |
| 6. 智慧系統 | 15. 智慧製造 |
| 7. 數位轉型 | 16. 系統變革產業轉型 |
| 8. AI 賦能預測性維護(PHM) | 17. 科技創新 |
| 9. 管理優化 | 18. 工業工程 及其他 |

※ 收到投稿論文後，經遴聘審查委員審查，於**4月30日(四)**寄發論文審查結果通知。

※ 論文發表及投稿方式：論文以口頭報告方式(oral presentation)發表，研討會後將申請 ISBN 且出版公開發行論文集。請於**2026 年 4 月 17 日**前將 **MS-WORD** 原始論文檔案。(中英文不拘)

聯絡人：顏丹青

電話：03-4515811 分機 61000

手機：0919868400

電子郵件：stanyan1969@gmail.com

研討會網址：<https://2026ceta.netlify.app/>

地址：320676 桃園市中壢區萬能路 1 號 萬能科技大學精密機械與工業工程系